

**Pâte thermoconductrice
CMR-HTK-002**

Code : 185900

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-09/JV



**Pâte thermoconductrice
CMR-HTK-002**

Code : 185900

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/03-09/JV



HAUTE EFFICACITÉ

Kit de pâte thermoconductrice HTK-002

Introduction:

Les composés thermoconducteurs Cooler Master HTK-002 sont des matériaux/matières constitué(e)s de silicone semblable à de la graisse, contenant une grosse quantité de d'oxydes métalliques thermoconducteurs. Cette combinaison présente une haute conductivité thermique, un faible dégorgement et une résistance à de hautes températures. Ces composés résistent au changements de la compacité à des températures supérieures à 177 °C (350 °F), entretenant un scelllement pour le dissipateur thermique afin d'améliorer le transfert de chaleur à partir de l'appareil électronique au dissipateur thermique ou support, châssis, tout en augmentant le rendement total de l'appareil.

Propriétés :

- Conçue pour microprocesseur, chipset de carte mère, carte VGA, etc.
- Facile à utiliser
- Les gabarits d'attachments Zif vous garantissent une zone d'application correcte avec différents types de socles pour CPU.
- Produit une couche à surface lisse lorsque vous utilisez l'applicateur
- Diélectrique
- Gamme étendue de températures d'application

2

Caractéristiques :

- Couleur : blanc
- Viscosité/fluidité : non coulant
- Gravité spécifique (traitée) : 2,37
- Durée de conservation : 24 mois à partir de DOM
- Constance diélectrique : 4,4 à 100kHz
- Résistivité volumique électrique : 5,0 x 10¹⁵
- Facteur de perte : 0,02 à 100kHz
- Résistance disruptive : 550 volts/mil ; 21,7 kV/mm
- Conductibilité thermique : 0,8 watts/mètre- °C



ATTENTION :

- Pour un usage industriel uniquement
- À mettre hors de portée des enfants
- NE PAS AVALER !
- Évitez tout contact avec les yeux.
- Veuillez lire les consignes d'utilisation avant toute utilisation.

3

HAUTE EFFICACITÉ

Kit de pâte thermoconductrice HTK-002

Introduction:

Les composés thermoconducteurs Cooler Master HTK-002 sont des matériaux/matières constitué(e)s de silicone semblable à de la graisse, contenant une grosse quantité de d'oxydes métalliques thermoconducteurs. Cette combinaison présente une haute conductivité thermique, un faible dégorgement et une résistance à de hautes températures. Ces composés résistent au changements de la compacité à des températures supérieures à 177 °C (350 °F), entretenant un scelllement pour le dissipateur thermique afin d'améliorer le transfert de chaleur à partir de l'appareil électronique au dissipateur thermique ou support, châssis, tout en augmentant le rendement total de l'appareil.

Propriétés :

- Conçue pour microprocesseur, chipset de carte mère, carte VGA, etc.
- Facile à utiliser
- Les gabarits d'attachments Zif vous garantissent une zone d'application correcte avec différents types de socles pour CPU.
- Produit une couche à surface lisse lorsque vous utilisez l'applicateur
- Diélectrique
- Gamme étendue de températures d'application

2

Caractéristiques :

- Couleur : blanc
- Viscosité/fluidité : non coulant
- Gravité spécifique (traitée) : 2,37
- Durée de conservation : 24 mois à partir de DOM
- Constance diélectrique : 4,4 à 100kHz
- Résistivité volumique électrique : 5,0 x 10¹⁵
- Facteur de perte : 0,02 à 100kHz
- Résistance disruptive : 550 volts/mil ; 21,7 kV/mm
- Conductibilité thermique : 0,8 watts/mètre- °C



ATTENTION :

- Pour un usage industriel uniquement
- À mettre hors de portée des enfants
- NE PAS AVALER !
- Évitez tout contact avec les yeux.
- Veuillez lire les consignes d'utilisation avant toute utilisation.

3